

AFLAS® は、耐薬品性・耐プラズマ性に優れ、あらゆる半導体製造環境で利用が可能です。

AFLAS® provides outstanding resistance to Chemical Gas and Plasma.  
It is applicable in various semiconductor manufacturing processes.

## AFLAS® Grades

	加硫タイプ： Cure Type:	グレード名： Grade:	用途例： Characteristics and Applications:
<b>NEW</b>	パーオキシド タイプ Peroxide Type	パーフルオロエラストマー Perfluoro Elastomer <b>PFE1000</b>	半導体用シール材 Semiconductor
<b>NEW</b>	パーオキシド タイプ Peroxide Type	<b>300S</b>	チューブ類 Extrusion
		<b>100H</b>	高温耐荷重性シール材 High Strength
		<b>100S</b>	プレス成型用パッキン類 High Strength
	パーオキシド タイプ Peroxide Type	<b>150P</b>	プレス成型用パッキン類 General
		<b>150E</b>	チューブ・電線被覆材 Lining / Extrusion
		<b>200P</b>	低温用シール材 General (Low Temp.)
	ポリオール タイプ Polyol Type	<b>MZ</b>	チューブ類 General (Low Temp.)
	電子線架橋 タイプ EB Cure Type	<b>150CS</b>	電線被覆材 Extrusion, Electric Wire Lag